

DATOS TÉCNICOS**MODELO:** LÁMINA DE SILICONA CONDUCTORA TÉRMICA Y AISLANTE ELÉCTRICA**Marca:** DH**Código:** 18.419**DESCRIPCIÓN**

De múltiples aplicaciones, entre ellas una alternativa, de bajo coste, a la grasa de silicona y mica, empleada para disipar el calor en los simiconductores.

Mejor conductor térmico y más fácil de aplicar. Unión limpia y seca que no atrae el polvo, ni rascaduras extrañas, evitando la contaminación de los baños de limpieza y soldadura. Aprobado en UL.

Especificaciones técnicas

Temperatura de trabajo	-60~+200°C
Rigidez dieléctrica	4KV/0,3mm
Constante dieléctrica.	10KHz/4,98
Factor de disipación	10KHz/0,010
Coefficiente de conductibilidad térmica	Cal/cm./2,4x10
Resistencia térmica.	°C/W(0,3/0,80mm)
Inflamabilidad	UL94-V0
Peso específico	25°C/1,83
Color	Gris

ELECTRO DH S.A.Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)